# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### AlgainP SEMICONDUCTOR LASER ELEMENT

Patent number:

JP6237038

**Publication date:** 

1994-08-23

Inventor:

KOBAYASHI KENICHI

**Applicant:** 

**NEC CORP** 

Classification:

- international:

H01S3/18

- european:

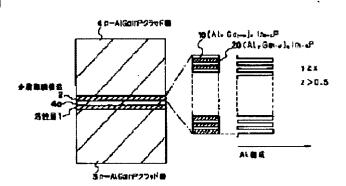
**Application number:** 

JP19930020245 19930208

Priority number(s):

#### Abstract of JP6237038

PURPOSE: To inhibit the increase of an oscillation threshold at a time when an AlGaInP semiconductor laser is operated at a high temperature at a small value. CONSTITUTION: AlGaInP multilayer thin-film structure 2 is arranged at a position adjacent to an active layer 1 in a p-AlGaInP clad layer 4. Tensile strain is introduced to a layer having a small Al composition in the AlGaInP layers constituting the multilayer thin-film structure 2, the layer having the small Al composition is given a function as a Zn diffusion inhibiting layer to the active layer 1, the characteristicdeterioration generating upper-limit concentration of Zn acceptor concentration in the P clad layer 4 is increased, acceptor concentration close to the upper limit of said concentration is augmented, a carrier overflow is suppressed, and the rise of a threshold at the time of operation at a high temperature is blocked.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-237038

(43)公開日 平成6年(1994)8月23日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01S 3/18

審査請求 有 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平5-20245

(22)出顧日

平成5年(1993)2月8日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 小林 健一

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

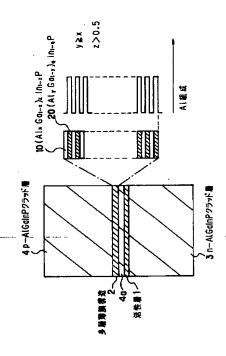
(74)代理人 弁理士 本庄 伸介

### (54)【発明の名称】 AlGaInP半導体レーザ素子

#### (57)【要約】

【目的】AlGaInP半導体レーザを高温動作させた ときの発振しきい値の上昇を少なく押えることを目的と する。

【構成】p-AIGaInPクラッド層4中であって、 活性層1に隣接する位置に、AIGaInP多層薄膜構 造2を配置する。この多層薄膜構造2を構成しているA 1GaInP層のうちA1組成の小さい層に引っ張り歪 を導入し、活性層1へのZn拡散抑制層としての機能を 持たせ、Pクラッド層4中のZnアクセプタ濃度の特性 悪化発生上限濃度を高め、その上限近くアクセプタ濃度 を高め、キャリアオーバフローを抑制し、高温動作時の しきい値上昇を押える。



1

#### 【特許請求の範囲】

前記多層薄膜構造をなす2つのAlGaInP層のうちAl組成の小さい( $Al_xGa_{1-x}$ )、 $In_{1-x}P$ 層に引っ張り歪が加わる値に前記( $Al_xGa_{1-x}$ )、 $In_{1-x}P$ 層における $Al_xGa_{1-x}$ の組成比zが選ばれていることを特徴とするAlGaInP半導体レーザ素子

【請求項2】 前記活性層をクラッド層で挟み込んだ半導体積層構造がGaAs基板上に結晶成長により形成されており、前記組成比zが0.5以上であることを特徴とする請求項1に記載のAlGaInP半導体レーザ素子。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はバーコードリーダー、光 ディスク等の情報処理機器用の光源に用いられているA 1 Ga In P半導体レーザに関し、特にその半導体の積 層構造に関する。

#### [0002]

【従来の技術】現在A1GaInP半導体レーザにおいては高温動作特性の改善が強く望まれている。その改善のために2つの方法がとられている。その1つは活性層に隣接して多層薄膜構造を導入し電子波を反射させ高温動作時においても活性層からのオーバーフロー電流を抑制する方法(特開昭63-46788)である。もう1つはpクラッド層中のpキャリア濃度を高めフェルミ準位を上げ実行的に活性層とクラッド層の障壁高さを大きくする手法である(ジャーナル オブ クオンタムエレクトロニクス ボリューム27ページ1476~1482)。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の技術の欄で述べた後者のpクラッド層中のpキャリア濃度を高める手法は非常に簡単な手法である。ところが、実際にはキャリア濃度を高めるためにpクラッド層中のp型不純物であるZnを多量に導入すると、図2に概念的に示すように導入されたZnが活性層1に拡散し、非発光センター等を形成し、キャリア寿命を短くし、しきい値電流等の上昇をもたらす。Zn拡散の抑制という観点から逆にZnのドーピング量をある程度に押える必要があり、ある濃度(~5×101′cm³)以上に高くすることができない。また、従来の技術の欄で述べた前者の手法(多層薄膜構造を活性層に隣接して設ける手法)では、層厚と各層の組成とを極めて厳密な関係に選定する必要があり、

製作には原子レベルの制御が求められ、実用上は問題が 多い。そこで、本発明の目的は、従来技術で述べた前者 の手法に新たな機能をもたせ、後者の課題を解決するこ とにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明のAIGaInP 半導体素子は、p型の導電型を有するクラッド層中にA 1組成の異なるAIGaInP層が交互に積層された多 層薄膜構造を活性層に隣接して配置するとともに、多層 薄膜構造を形成するAlGaInP層のうち少なくとも A 1 組成が小さい層に引っ張り歪が加わるようにしたと とを特徴とする。その構成を図1を用いて説明する。活 性層1がA1GaInPクラッド層3、4に挟み込まれ たDH構造を有する。活性層1は多層半導体薄膜でなる いわゆるMQWか、又は単層のバルク半導体層のいずれ であってもよい。p-AlGaInPクラッド層4中に 活性層1に隣接させ多層薄膜構造2を配置する。多層薄 膜構造2は、(Al, Ga, , ), In, , P層と(A l, Ga<sub>1-</sub>, )。In<sub>1-</sub>。P層とでなり、Al組成の異 20 なる層を交互に積層したものである。 y ≧ x としてあ り、A1組成の小さい層である(A1、Ga1-x)。I n<sub>1-x</sub> P層には引っ張り歪が加わるように、(A 1<sub>x</sub> G a<sub>1-x</sub>) 、In<sub>1-x</sub> P層におけるAl、Ga<sub>1-x</sub> の組成 zが選定してある。 D H 構造を結晶成長させる基板がG  $aAs candiz > 0.5 obsec(Al. Ga_{1.})$ 、 I n<sub>1-</sub>、 P層に引っ張り歪が加わる。他方、 q は 0. 5より大きくても小さくてもよい。

[0005]

【作用】GaInP中のZnの拡散定数はGa固相量が 30 大きい程小さくなることが知られている。例えば850 °CでGa。...In。.,, Pでの拡散定数は1. 3×10-° cm'/secであり、固相Ga量を増やしたGa。。 In。. Pでは0.8×10-'cm'/secであり拡 散定数は小さくなる。また歪を内在させた多層A 1 G a InP層の界面はZnをトラップする傾向示す。この2 つの効果により、P-A1GalnPクラッド層4中に 多層薄膜構造2を導入した本発明の構造は活性層1への Znの拡散を抑える機能を有する。それゆえP-A1G alnPクラッド層4中のZn原子濃度をさらに高める ことができ、それはアクセプタ濃度を高めることにな り、キャリアオーバーフローを抑制することになる。こ とで本発明と従来の超格子構造体(多重電子障壁) (特 開昭63-46788)との違いを効果の面から再度明 らかにしておく。従来の超格子構造体は、本発明におけ る多重薄膜構造に似た構造ではあるが、各層の厚さ及び 真空準位を入射する電子波を反射するように決めなけれ ばならない。そこで、従来の超格子構造体では層厚に対 する組成の関係が厳密に選定されなければならない。本 発明の構造には層厚の制限はなく、従来の超格子構造体 50 にさらに付加できる発明となっている。逆に言えば本発

3

明における多層薄膜構造は、Zn拡散抑制層として機能 させるために設けたものであり、電子波との位相条件の 考慮を必要とするものではなく、位相条件がずれている 場合においても効果を発揮する。

#### [0006]

【実施例】以下に本発明の実施例を挙げ、本発明を一層 具体的に説明する。本発明を具体的に実施した構造の断 面模式図を図3に示す。この構造は有機金属分解気相成 長法 (MOVPE法) により結晶を積層し作成した。ま ず、n型のGaAs基板9上にn型のGaAsバッファ -層8を0.5μm積層後、厚さ0.9μmのn型のA 1GaInPクラッド層3, アンドープGaInP/A 1GaInPMQW構造でなる活性層1,活性層1より 10nm厚の(Al., Ga.,)。、In。、P層4 aを介して、GaInP/AIGaInPでなる多層薄 膜構造2, 厚さ0. 9μmのp型(Al., Ga., ) 。.s In。.s Pクラッド層4, 厚さ0. 3 μmのGa 。、In。、Pでなるバッファー層6を順次に積層し た。活性層 1 は厚さ6 n m の G a 。 I n 。 P をウエ ル, 厚さ4nmの(Alo.s Ino.s )o.s Ino.s P をバリアとするウエル数4のMQWである。また多層薄 膜構造2は、厚さ10AのGa。。In。、Pと厚さ2 OAの(Ala, Gaa, )。, Ina, Pとを交互に 10層積層したものである。10 nm厚の(A1。,,G a。, )。, In。, P層4aは、成長時にはn型又は p型のいずれであっても、アンドソープであっても差し 支えなく、使用時にp型のクラッド層4からp型不純物 が拡散しp型となる。このウエハに、ストライプ状にパ ターン化されたSiO、膜のマスクをして、GaInP バッファー層6とP-AlGalnPクラッド層4とを 部分的にエッチングし、メサ構造を形成し、その後にn 型のGaAsでなる電流ブロック層5をメサの左右に積 層した。さらにSiO、膜を除去後に表面全体をGaA sキャップ層7で覆い図3の構造を作成した。p側及び n側の表面それぞれに電極を形成し、ヘキ開によりレー ザ素子を切り出して案子を完成させた。

[0007]

\* 【発明の効果】効果を明らかにするために多層薄膜構造 2のある素子とない素子とをpクラッド層へのドーピン グ量を変えながら作成した。pクラッド層のキャリア浪 度が1×10<sup>17</sup> c m<sup>-3</sup>のときは発振しきい値にはともに 高く両者には差がなかった。キャリア濃度が4×1017 cm'のときは両者の発振しきい値はともに減少し差も 見られない。発振しきい値の特性温度は30~40kで ここにも大きな差は見られない。さらにキャリア浪度を 8×101'cm-3に増加させた素子では大きな差が現わ れた。多層薄膜構造2のない素子は4×1017cm-3で 低下したしきい値が再び大きく上昇した。一方、多層薄 膜構造2を導入している素子ではしきい値には4×10 1' c m-'のときに比べ変化はなく、その特性温度は60 kに上昇した。これはまさに図2で示したZn拡散を多 層薄膜構造2が抑制し、pクラッド層キャリア濃度を高 く維持している本発明の効果によるものである。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体レーザ素子における活性層及び これを挟むクラッド層の構造を示す概略図。

) 【図2】クラッド層4中の2nが活性層1へ拡散する様 子を示す概念図

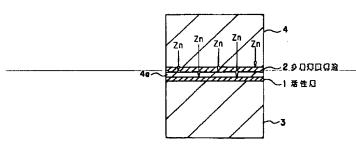
【図3】本発明の構造を導入し実施したAIGaInP 半導体レーザの模式的断面図。

#### 【符号の説明】

- 1 活性層
- 2 多層薄膜構造
- 3 n-AlGaInPクラッド層
- 4 p-AlGaInPクラッド層
- 5 電流ブロック層
- 30 6 GalnPバッファー層
  - 7 GaAsキャップ層
  - 8 GaAsバッファー層
  - 9 GaSa基板
  - 10 多層薄膜構造を構成する低Al組成AlGal nP層
  - 11 多層薄膜構造を構成する高A 1組成A 1 Ga I

\* nP層

【図2】



4

3nーALGaInPクラッドル